

Produktdatenblatt



GDM45SI40

Gabriel-Chip *Hardware / W-LAN Router*

Einsatzbereich

- Bildschirm
- Plasmabildschirm
- TV-Gerät
- Workstation
- Server
- W-LAN Router
- Geräte-Trafo
- Festnetztelefon Digital

Produktplatzierung

Bildschirm/Plasmabildschirm/TV-Gerät

Kleben Sie den Gabriel-Chip direkt auf das Gehäuse (möglichst in die Nähe des Eingangs für das Stromkabel, dieser ist meist auf der Rückseite des Gerätes).



Workstation/Server/W-LAN-Router

Kleben Sie den Gabriel-Chip direkt auf das Gehäuse (möglichst in die Nähe des Eingangs für das Stromkabel, dieser ist meist auf der Rückseite des Gerätes). Überkleben Sie dabei bitte keine Lüftungsschlitzen des Gerätes.

Geräte-Trafo

Kleben Sie den Gabriel-Chip direkt auf das Gehäuse des Trafos.

Festnetztelefon Digital

Kleben Sie den Gabriel-Chip direkt auf die Rückseite des Telefons (möglichst auf die Abdeckung des Batterie- bzw. Akkufachs).

Vorbereitung/Anbringung

Um die Haftfähigkeit des Gabriel-Chips zu optimieren, reinigen Sie vor dem Anbringen die Oberfläche Ihres Geräts sorgfältig. Die Oberfläche des Geräts sollte staub- und fettfrei sein. Ziehen Sie dann die Schutzfolie von der Rückseite des Gabriel-Chips ab und platzieren Sie ihn mit der Klebeschicht an der vorgesehenen Stelle. Drücken Sie den Gabriel-Chip einmal fest an, damit er fest an der Oberfläche haftet.

Wiederverwendung

Dieser Gabriel-Chip kann abgezogen und neu aufgeklebt werden. Die Wirksamkeit der Gabriel-Technologie wird dadurch nicht beeinflusst. Möglicherweise verringert sich die Klebefähigkeit des Gabriel-Chips bei mehrmaligem erneutem Aufkleben. Achten Sie deshalb darauf, die Oberfläche vor dem Anbringen zu säubern und die Klebeschicht des Gabriel-Chips nicht zu berühren.